

ハイウェイテクノフェア2016

出展のご案内

この度、弊社は11月1日（火）、2日（水）の2日間にわたり東京ビックサイトで開催されます『ハイウェイテクノフェア2016』に『デジカメ3次元計測システム【VFORM】』を出展することとなりました。

今回の『ハイウェイテクノフェア2016』は『インフラ長寿命化・補修・補強技術』を注目技術とし、高速道路の建設や管理に関する新技術や新工法等が数多く出展されております。

当社出展ブースは株横河ブリッジと株住軽日軽エンジニアリングとの共同ブース（B-28）内に展示しておりますので、皆さまお誘い合わせの上、是非ご来場いただき、当社ブースへも足をお運びいただきたくよろしくお願いいたします。

■ 当社出展製品

- (1) VFORM（デジカメ3次元計測システム）

■ その他出展製品

- (1) 耐震製品（耐震制震ダンパー、落橋防止チェーン）→ 株横河ブリッジ
- (2) アルミ製品（検査路、常設足場、残存型枠）→ 株住軽日軽エンジニアリング



デジカメ3次元計測システム



チェーン型落橋防止装置



アルミ合金製残存型枠

お問い合わせ先

株式会社横河技術情報

〒279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 NBF 新浦安タワー

担当：須藤・小倉 E-mail：vbm-sales@yti.co.jp

TEL：047-313-9025 FAX：047-313-9027